

□□□□

**SZOMK**

**90\*62\*34mm**



**130g**

**AK-RS-03**



**SZOMK**

**90\*62\*34mm**



**130g**

**AK-RS-03**

**SZOMK**

**90\*62\*34mm**



**130g**

**AK-RS-03**



**SZOMK**

**90\*62\*34mm**



**130g**

**AK-RS-03**

**SZOMK**

**90\*62\*34mm**



**130g**

**AK-RS-03**



# FACTORY



□□□□□□



# OUR CUSTOMER





4. 印刷电路板(PCB)的制造过程  
印刷电路板(PCB)的制造过程包括：  
1. 设计  
2. 材料准备  
3. 曝光  
4. 显影  
5. 蚀刻  
6. 钻孔  
7. 表面处理  
8. 检验

5. 印刷电路板(PCB)的制造过程  
印刷电路板(PCB)的制造过程包括：  
1. 设计  
2. 材料准备  
3. 曝光  
4. 显影  
5. 蚀刻  
6. 钻孔  
7. 表面处理  
8. 检验

6. 印刷电路板(PCB)的制造过程  
印刷电路板(PCB)的制造过程包括：  
1. 设计  
2. 材料准备  
3. 曝光  
4. 显影  
5. 蚀刻  
6. 钻孔  
7. 表面处理  
8. 检验

7. 印刷电路板(PCB)的制造过程  
1. 设计  
2. 材料准备  
3. 曝光  
4. 显影  
5. 蚀刻  
6. 钻孔  
7. 表面处理  
8. 检验

印刷电路板



深圳市奥科姆电子有限公司  
SHENZHEN OMK ELECTRONICS CO.,LTD



# Kimi



Tel: 86-13076928528      QQ: 3084790583  
Whatsapp: +8613076928528      S  
E-mail: sales@szomk.net      Skype: sales@szomk.net  
Web: www.chinaenclosure.com  
ADD: 616 Room, 505 Building, Shangbu industry, Hangtian road, Futian district, Shenzhen, China